# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003-127208

(43)Date of publication of application: 08.05.2003

(51)Int.Cl.

B29C 47/88 B29C 47/08 B29C 47/14

(21)Application number : 2001-325055

(71)Applicant: TORAY IND INC

(22)Date of filing:

23.10.2001

(72)Inventor: MITSUHATA HARUHIKO

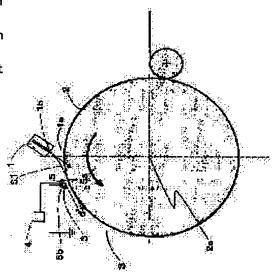
KAWATAKE HIROSHI OKASHIRO HIDETOSHI

# (54) METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURING RESIN SHEET

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and an apparatus capable of stably manufacturing a resin sheet, especially, a thin resin sheet with a thickness of 0.06 mm or less without generating spark discharge by rationalizing the position of a wire electrode with respect to a cooling drum.

SOLUTION: The method for manufacturing the resin sheet cools and solidifies the sheetlike molten resin extruded from a slit die by a moving cooling medium while applying static charge thereto by the use of a wire electrode. The distance from the wire electrode to the moving cooling medium is set to 3 mm or less to apply static charge to the sheetlike molten resin.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-127208

(P2003-127208A)

(43)公開日 平成15年5月8月(2003.5.8)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコート*(参考)
B 2 9 C 47/88		B 2 9 C 47/88	Z 4F207
47/08		47/08	
47/14		47/14	

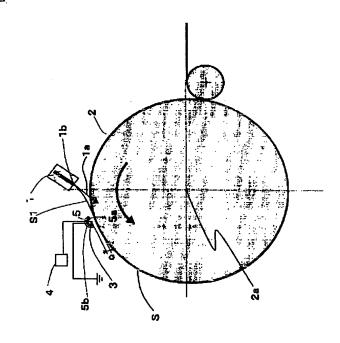
		審查請求	未請求 請求項の数9 〇L (全 8 頁)			
(21)出尉番号	特顧2001-325055(P2001-325055)	(71)出顧人	000003159 東レ株式会社			
(22) 出願日	平成13年10月23日 (2001. 10.23)	東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号				
		(72)発明者	光畑 晴彦 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内			
		(72)発明者	川竹 洋 滋賀県大津市園!U1丁目1番1号 東レ株			
			式会社滋賀事業場内			
		(72)発明者	岡城 英敏 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内			
			最終頁に続く			

## (54) 【発明の名称】 樹脂シートの製造方法および製造装置

# (57)【要約】

【課題】ワイヤ電極位置を冷却ドラムに対して適正化す ることにより、樹脂シート、特に0.06mm以下の薄 膜樹脂シートを火花放電を発生させることなく安定に製 造を可能にする樹脂シートの製造方法および製造装置を 提供する。

【解決手段】ワイヤ電極を用いて静電荷を印加しなが ら、スリットダイから押し出したシート状の溶融樹脂を 移動冷却媒体で冷却固化させる樹脂シートの製造方法に おいて、前記ワイヤ電極から前記移動冷却媒体までの距 離を3mm以下にして静電荷を印加することを特徴とす る樹脂シートの製造方法。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】ワイヤ電極を用いて静電荷を印加しながら、スリットダイから押し出したシート状の溶融樹脂を移動冷却媒体で冷却固化させる樹脂シートの製造方法において、前記ワイヤ電極から前記移動冷却媒体までの距離を3mm以下にして静電荷を印加することを特徴とする樹脂シートの製造方法。

【請求項2】前記スリットダイの吐出方向を、横断面方向で見て前記移動冷却媒体の進行方向または回転方向の下流側に向かう方向に5°~40°傾斜させて吐出することを特徴とする請求項1に記載の樹脂シートの製造方法。

【請求項3】前記移動冷却媒体が冷却ロールであって、前記樹脂シートの着地位置における前記冷却ロールの法線ベクトルと前記着地位置からワイヤ電極へのベクトルとのなす角度を冷却ロールの回転方向に対して±15°以内にすることを特徴とする請求項1または2に記載の樹脂シートの製造方法。

【請求項4】前記スリットダイの吐出口を前記冷却ロールの回転中心を通る鉛直線より回転方向に対して後方に位置させて吐出することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の樹脂シートの製造方法。

【請求項5】前記ワイヤ電極の、前記移動冷却媒体の対向面と反対側の位置に補助電極を設けていることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の樹脂シートの製造方法。

【請求項6】シート状に溶融樹脂を吐出するスリットダイと、前記シート状の溶融樹脂を冷却固化させる移動冷却媒体と、前記シート状の溶融樹脂を前記移動冷却媒体へ密着させるワイヤ電極を具備した樹脂シートの製造装置であって、前記ワイヤ電極から前記移動冷却媒体までの距離が3mm以下であることを特徴とする樹脂シートの製造装置。

【請求項7】前記スリットダイの吐出方向が、横断面方向で見て前記移動冷却媒体の進行方向または回転方向の下流側へ向かう方向に5°~40°傾斜していることを特徴とする請求項6に記載の樹脂シートの製造装置。

【請求項8】前記移動冷却媒体が冷却ロールであって、前記スリットダイの吐出口が、前記冷却ロールの回転中心を通る鉛直線より回転方向に対して後方に位置されていることを特徴とする請求項6または7に記載の樹脂シートの製造装置。

【請求項9】前記ワイヤ電極の、前記移動冷却媒体の対向面と反対側の位置に補助電極を設けてなることを特徴とする請求項6~8のいずれかに記載の樹脂シートの製造装置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は静電印加法を利用した た樹脂シートの製造方法に関し、さらに詳しくは薄膜の 樹脂シートを火花放電を発生させることなく安定に製造することを可能にする樹脂シートの製造方法および製造装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】一般に、樹脂シートは溶融樹脂をスリットダイからシート状に押し出し、それを冷却ロール、エンドレスベルト等の移動冷却媒体に密着させて冷却固化した後、一軸または二軸に延伸して製造されている。このように製造された樹脂シートはコンデンサ等の電気部品材料、磁気記録テープなどの磁気材料、包装材料など多くの用途で使用されているが、いずれの用途に対しても厚みが均一であること、製造コストを低減することが要求されている。

【0003】このような要求を実現するためには、スリットダイから吐出されたシート状の溶融樹脂と移動冷却 媒体との密着性が十分であるか否かが重要な要素のひと つである。

【0004】従来、上記のような問題の対策として、スリットダイから吐出したシート状の溶融樹脂を冷却固化させる際、樹脂シートが冷却ロール表面に着地する部分の上面側に高電圧を印加したワイヤ電極もしくはブレード電極を移動冷却媒体を横断するように配置し、その電極からフィルムに静電気を付与して、静電気的に移動冷却媒体表面に密着させる静電印加法が知られている。そして、静電印加法では、樹脂シートに付与する静電荷密度が高いこと、印加した際に火花放電が発生しないことが重要である。

【0005】静電印加法に関して、ブレード電極を用いて印加した場合、ブレード電極は印加に指向性があり、 樹脂シートに付与する単位面積あたりの静電荷密度を高くできるが、樹脂シートを移動冷却媒体に密着させるために必要な印加電圧が高いという問題がある。特にシートが薄膜になると火花放電を発生しやすくなり、火花放電が発生する電圧よりも樹脂シートを移動冷却媒体に密着させるために必要な印加電圧が高いため、シートを成形することができない。

【0006】一方、ワイヤ電極を用いて印加した場合、 印加電圧が低く、火花放電が発生しにくい利点がある が、電極に指向性がないため、樹脂シートに付与する単 位面積あたりの静電荷密度が小さく、密着力を向上させ ることが困難である。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、静電印加法を用いてシートを製造するにあたって、特に0.06mm以下の薄膜シートを火花放電を発生させることなく安定に製造する樹脂シートの製造方法および製造装置を提供することにある。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発 明の樹脂シートの製造方法は、ワイヤ電極を用いて静電 荷を印加しながら、スリットダイから押し出したシート 状の溶融樹脂を移動冷却媒体で冷却固化させる樹脂シートの製造方法において、ワイヤ電極から移動冷却媒体ま での距離を3mm以下にして静電荷を印加することを特 徴としたものである。

【0009】また、上記目的を達成する本発明の樹脂シートの製造装置は、シート状に溶融樹脂を吐出するスリットダイと、前記シート状の溶融樹脂を冷却固化させる移動冷却媒体と、前記シート状の溶融樹脂を前記移動冷却媒体へ密着させるワイヤ電極を具備した樹脂シートの製造装置であって、前記ワイヤ電極から前記移動冷却媒体までの距離を3mm以下であることを特徴としたものである。

【0010】静電気を印加しながらシート状の溶融樹脂を移動冷却媒体に密着させる際、樹脂シートに付与する静電荷密度が高いこと、印加した際に火花放電が発生しないことが重要である。ブレード電極を用いて印加する場合、ブレード電極には指向性があり、樹脂シートに付与する単位面積あたりの静電荷密度を高くできるが、放電開始電圧が高く、印加電圧を高くしなければならないため、特に0.06mm以下の薄膜シートを成形するときに火花放電が非常に頻発に発生して有効でない。

【0011】ワイヤ電極を用いて印加する場合、ワイヤ電極から移動冷却媒体までの距離が大きくなると、放電が開始する電圧と火花放電が発生する電圧がともに大きくなる。ワイヤ電極から移動冷却媒体までの距離を3mm以下にした場合、ワイヤ電極と移動冷却媒体との間にある空気の絶縁層厚さが小さいため、火花放電が開始する電圧が低くなるが、放電が開始する電圧も低くなる。その両者を比較すると、図1に示すように、火花放電が開始する電圧が低くなる度合いよりも、放電が開始する電圧が低くなる度合い方が大きいため、樹脂シートを移動冷却媒体に密着させる際に設定できる印加電圧の範囲が広く、火花放電を発生させることなく、安定して印加を行うことができる。

【0012】さらに、ワイヤ電極が形成する電界は横断面方向から見て放射状に発生するため、ワイヤ電極には指向性がない。しかし、ワイヤ電極から移動冷却媒体までの距離を3mm以下、さらに好ましくは2mm以下にした場合、ワイヤ電極から導電性である移動冷却媒体方向へ電界が集中しやすく、指向性が高くなる。そのため、ワイヤ電極から移動冷却媒体までの距離を3mm以下にすると樹脂シートに付与する単位面積あたりの静電荷密度が大きくなり、樹脂シートと移動冷却媒体との密着力を向上させるために有効である。

【0013】また、スリットダイの吐出方向が移動冷却 媒体の進行方向または回転方向の下流側へ向かう方向 に、5°から40°、さらに好ましくは25°から35 °傾斜していると、スリットダイ内部での樹脂の移動方 向とスリットダイから押し出された後のシート状の溶融 樹脂の引き取り方向の角度変化が小さくなり、樹脂シート端部が移動冷却媒体からめくり上がる現象を抑制できる。傾斜角度が5。未満である場合、スリットダイの吐出方向を傾斜させない場合とほとんど変わりがなく、40°より大きく傾斜させると、溶融樹脂がスリットダイの下面に沿って流れてしまい、スリットダイ吐出口近傍に付着する劣化物を除去することが難しくなるため好ましくない。樹脂シート端部のめくり上がりを抑制できることによって、ワイヤ電極と移動冷却媒体の距離を接近させる際に樹脂シート端部が妨害とならず、容易に3mm以下に接近させることができる。

【0014】さらに、移動冷却媒体が冷却ロールである 場合、樹脂シートが冷却ロールに着地する位置における 冷却ロールの法線ベクトルと前記着地位置からワイヤ電 極へのベクトルのなす角度が冷却ロールの回転方向に対 して±15°以内、さらに好ましくは、±5°以内であ るとよい。15°よりも大きい場合、ワイヤ電極から樹 脂シートへ印加する方向と溶融樹脂を冷却ロールに押さ えつける方向が異なるため、ワイヤの電界により溶融樹 脂が反発してしまい、樹脂シートが冷却ロールに着地す る位置がワイヤ電極から遠ざかり、ワイヤ電極から溶融 樹脂の冷却ロール着地位置までの距離が本質的に縮まら ず、必要な密着力を付与することができない。また-1 5°未満である場合は、溶融樹脂が冷却ロールに密着し ていない位置で、ワイヤ電極から溶融樹脂へ印加するこ とになるため、O. O6mm以下の薄膜成形時の厚みむ らが悪化する。

【0015】また、スリットダイの吐出口を冷却ロールの回転中心を通る鉛直線よりも回転方向に対して後方にするとよく、さらに好ましくはスリットダイ吐出口が冷却ロールの回転中心を通る鉛直線よりも50mm~100mm後方にすることが好ましい。後方にすることによって、樹脂シートの着地位置を冷却ロールの頂点付近にすることができるため、ワイヤ電極から樹脂シートへ印加する方向と重力の方向とを略一致させることができ、エッジのめくれ上がりをさらに低減できるため、3mm以下に近づけやすくなる。

【0016】そして、前記ワイヤ電極の移動冷却媒体対向面と反対側に補助電極を設けているとさらに好ましい。この場合、補助電極を設けることによってワイヤ電極でのイオン発生量が増加するため、印加を開始する電圧がさらに低下し、樹脂シートを移動冷却媒体に密着させる際に設定できる印加電圧の範囲が広くなるため、0.06mm以下の薄膜成形時の枚電客室性がさんに向

0.06mm以下の薄膜成形時の放電安定性がさらに向上する。

【0017】上述の作用は、任意の厚みのシート製造方法に適用することが可能であるが、特に0.06mm以下の薄膜シートを製造する方法において顕著に発揮することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下において本発明に係るシート製造方法および方法の実施の形態について図2を用いて説明する。ただし、本発明は図2で示されるもののみに限定されるものではない。

【0019】本発明においてシートを構成する樹脂とし ては熱可塑性樹脂が使用される。例えば、ポリエチレン テレフタレート、ポリエチレンイソフタレート、ポリエ チレン-2、6-ナフタレート、ポリブチレンテレフタ レート、ポリー1、4-シクロヘキサンジメチレンテレ ェノキシ) エタン4、4-ジカルボキシレートなどのポ リエステル類、ポリエチレン、ポリプロピレン、ボリブ テン、ポリ4-メチルペンテン-1などのポリオレフィ ン類、ナイロン6、ナイロン66、ナイロン12などの ポリアミド類、ポリスルホン類、ポリビニル類、ポリエ ステルエーテル類、ポリカーボネート類、ポリエーテル スルホン類、ポリエーテルイミド類、ポリフェニレンス ルフィド類などを用いることができる。これらの樹脂は 単一のままでも良いし、共重合体あるいは混合体として も良い。特にポリエステル類は好ましく、中でもポリエ チレンテレフタレートが好ましい。もちろんこれらの熱 可塑性樹脂に他の添加剤、例えば帯電防止剤、耐候材、 無機粒子や有機粒子およびワックスなどからなる滑材、 顔料などが含まれていても良い。また、同種の樹脂や異 種の樹脂を積層した状態でも差し支えない。

【0020】本発明に用いるワイヤ電極3の材質としてはステンレス鋼、チタン、ベリリウム鋼、パラジウム、パーマロイ、タンタル、金、白金、銀、銅、真鍮、鉄、錫、アルミニウム、ニッケル、亜鉛、モリブデン、タングステンなどの金属やカーボンなどが挙げられる。ワイヤ電極3から冷却ロール2までの距離を3mm以下、さらに好ましくは2mm以下にして、冷却ロール2の回転方向に対して横断するように配置されている。

【0021】本発明で用いるワイヤ電極3の断面形状は円形でも楕円形状でも構わない。ワイヤ電極3の断面形状が円形の場合、ワイヤ電極3の径は50μmから200μmが良い。径が50μm以下であると、ワイヤ電極3の経は50μm以上になると放電が発生しにくくなり、樹脂シートSと冷却ロール2との密着力が低下してしまう。図3のようにワイヤ電極3の断面形状が楕円形状の場合、短径R1は10μmから150μm、短径と長径の比が1:1~1:25であると良い。短径R1が10μm以下、または短径と長径との比が1:25よりも扁平になると、電界の集中が強すぎてすぐに火花放電が起きるようになり、また、短径R1が150μm以上になると放電が開始する電圧が高くなり、樹脂シートSと冷却ロール2との間に十分な密着力を付与することができなくなる。

【0022】本発明におけるスリットダイ1とは、長手 方向に延びるシート状の溶融樹脂S1を吐出するスリッ トを有しており、スリットを冷却ロールの回転方向に対して横断するようにスリットダイ1を配置している。

【0023】また、スリットダイ1の吐出方向1aは冷 却ロール2の回転方向の下流側へ向かう方向に傾斜させ ると良い。図4に示すように、傾斜角度αは5°から4 0°、さらに好ましくは25°から35°傾斜している と、スリットダイ1内部での樹脂の移動方向とスリット ダイを出た後のシート状の溶融樹脂S1の引き取り方向 の角度変化が小さくなり、図5に示すように樹脂シート 端部S2が移動冷却媒体からめくり上がる現象を抑制す ることができ、ワイヤ電極3と冷却ロール2の距離を接 近させる際に樹脂シート端部S2が妨害とならず、容易 に3mm以下に接近させることができる。傾斜角度 $\alpha$ が 5°未満である場合、スリットダイの吐出方向1aを傾 斜させない場合とほとんど変わりがなく、40°より大 きく傾斜させると、溶融樹脂S1がスリットダイ1の下 面に沿って流れてしまい、スリットダイ吐出口1b近傍 に付着する劣化物を除去することが困難になるため好ま しくない。スリットダイの吐出方向1aを傾斜させる方 法としては、図6に示すようにスリットダイを傾斜させ て設置する方法(A)、スリット角度をスリットダイ内 部で予め傾斜させた構造のスリットダイを用いる方法 (B) などがある。

【0024】さらに、図4に示すように、樹脂シートS が冷却ロール2に着地する位置における冷却ロール2の 法線ベクトルXとその着地位置からワイヤ電極3へのベ クトルYのなす角度 β が冷却ロール1の回転方向に対し て±15°以内、さらに好ましくは、±5°以内である とよい。βが15°よりも大きい場合、ワイヤ電極3か ら樹脂シートSへ印加する方向と樹脂シートSを冷却ロ ール2に押さえつける方向が異なるため、ワイヤ電極3・ の電界により溶融樹脂 S 1 が反発してしまい、樹脂シー トSが冷却ロール2に着地する位置がワイヤ電極3から 遠ざかり、ワイヤ電極3から溶融樹脂S1が冷却ロール 2へ着地する位置までの距離が実質的に遠ざかり、必要 な密着力を付与することができない。また-15°未満 である場合は、溶融樹脂S1が冷却ロール2に密着して いない位置で、ワイヤ電極3から溶融樹脂S1へ印加す ることになるため、0.06mm以下の薄膜成形時の厚 みむらが悪化する。

【0025】さらに、図4に示すように、スリットダイの吐出口1bを冷却ロールの回転中心2aを通る鉛直線 Vよりも回転方向に対して後方、さらに好ましくは50mm~100mm後方にするとよい。後方にすることによって、溶融樹脂S1の着地位置を冷却ロール2の頂点付近にすることができるため、ワイヤ電極3から樹脂シートSへ印加する方向と重力の方向が近づくため、樹脂シートSと冷却ロール2の密着性をより高めることができる。

【0026】さらに好ましくは、図2に示すように、本

発明に用いるワイヤ電極3の冷却ロール2対向面と反対 側に、ワイヤ電極側に開口するように補助電極5を設け ているとよい。補助電極5は、ワイヤ電極3の外周の略 半周を覆う半円筒あるいは半角筒などの半筒状に形成さ れる。その半筒状の形状において、ワイヤ電極3に対面 する内側層5aの体積抵抗率が105~1015Ωcmの 材料で構成することが好ましい。体積抵抗率が105Ω cmよりも小さい場合は、補助電極5側に流れる電流が 大きくなりすぎるため、樹脂シートSへ印加する電流の 効率が悪くなり、好ましくない。また、体積抵抗率が1 O15Ωcmよりも大きい場合は、補助電極5側に電流が ほとんど流れないために、内側層5aに帯電を生じ、ワ イヤ電極3と補助電極5との間に電位差が徐々に小さく なり、ワイヤ電極3のイオン生成量が減ってくるため、 結果的に密着力が向上しにくくなり、好ましくない。補 助電極5の材料としては、セラミックスが最も良く、さ らには焼結を行わない化学結合セラミックスを用いると 良い。特に、無機質補助繊維、無機質重点材を含む焼結 を行わない化学結合セラミックスを使用するのが良い。 【0027】補助電極5の上記材料の外側層5bは導電 性材料で構成してもよく、あるいはアルミニウム、モリ ブデン等の金属を溶射して形成しても良い。補助電極の 外側層5bをこれらの材料で構成し、接地することによ り、ワイヤ電極3と補助電極5の間に生じた電荷の一部 を安定して補助電極5側に漏らすことが可能となり、補 助電極5での帯電を完全に防止し、安定して放電を発生 させることが可能となる。補助電極5を設けることによ って、ワイヤ電極3のイオン発生量が増加するため、さ らにワイヤ電極3から樹脂シートSへ付与する静電荷の 密度を高めることができ、より容易に薄いフィルムを製 造することができる。なお、補助電極りには、樹脂シー トSからの昇華物が付着することを防止するために、光 触媒を用いたり、赤外線照射したり、ヒータで加熱する となおよい。

#### [0028]

#### 【実施例】実施例1

25℃のオルソクロロフェノール極限粘度が0.615のポリエチレンテレフタレートを280℃で溶融し、図2に示す製造装置を使用して、成形条件を下記の通りにする点を共通にし、平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

【0029】得られた3種類のフィルムについて長手方向厚み精度、火花放電の発生状況を下記の基準で評価したところ表1の結果を得た。

[長手方向厚み精度の評価基準]

◎ : 非常に良好

良好(実用上問題ない)× : 不良(工業的価値が低い)

[火花放電の発生状況]

◎ : 火花放電が全く発生せず、安定してフィルムが 製造可能な状況

〇 : 火花放電が極まれに発生するが、安定してフィルム製造が可能な状況

× : 火花放電が頻繁に発生し、安定したフィルム製造が不可能な状況

#### [成形条件]

ダイリップ: 幅=400mm、スリット間隙=2mm ダイリップと冷却ロールとの距離=30mm

成形速度(冷却ロールの速度):30m/分

ワイヤ電極 : タングステン製ワイヤ状電極 (断面 ø O . 1 mm円形)

補助電極 : 設置せず

ワイヤ電極~冷却ロールまでの距離 : 3 m m

口金傾斜角度 $\alpha$  :  $0^{\circ}$ 

樹脂シートが冷却ロールに着地する位置における冷却ロールの法線ベクトルと前記着地位置からワイヤ電極へのベクトルのなす角度 8 : 20°

口金の吐出口の位置: 口金の吐出口が冷却ロールの回転中心を通る鉛直線上

#### 実施例2

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極~冷却ロールまでの距離 : 1.7 m m 実施例3

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 1.7mm  $\alpha$  :  $30^{\circ}$ 

#### 実施例4

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 1.7mm  $\alpha$  :  $30^{\circ}$  、 $\beta$  :  $0^{\circ}$ 

#### 実施例5

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 1.7 mm  $\alpha$  :  $30^{\circ}$  、  $\beta$  :  $0^{\circ}$ 

口金の吐出口の位置: 口金の吐出口が冷却ロールの回 転中心を通る鉛直線より回転方向に対して73mm後方 実施例6 実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 :  $1.7 \,\mathrm{mm}$   $\alpha$  :  $30^\circ$  、 $\beta$  :  $0^\circ$ 

口金の吐出口の位置: 口金の吐出口が冷却ロールの回転中心を通る鉛直線より回転方向に対して73mm後方補助電極(半円筒状、ワイヤ電極対向側=セラミックス(体積抵抗率10<sup>13</sup>Ωcm)、外層=タングステン鋼溶射): 設置

#### 比較例1

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 5 mm 比較例 2

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極~冷却ロールまでの距離 : 5 m n  $\alpha$  :  $30^{\circ}$  、  $\beta$  :  $0^{\circ}$ 

#### 比較例3

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 5 mm 口金の吐出口の位置: 口金の吐出口が冷却ロールの回 転中心を通る鉛直線より回転方向に対して73 mm後方 比較例4

実施例1において、下記の点を変化させた以外は同一条件にして、同じく平均厚み0.1mm、0.06mm、0.03mmの未延伸樹脂シート(フィルム)を製造した。

ワイヤ電極〜冷却ロールまでの距離 : 5 m m 補助電極 ( 半円筒状、ワイヤ電極対向側=セラミックス ( 体積抵抗率 1 0 <sup>13</sup> Ω c m ) 、外層=タングステン鋼溶

射) : 設置 【0030】 【表1】

シートロみ	0. 1mm		0. 06mm		Ф. 03mm	
	長手方向 厚み温度	火花溢電の 発生状況	長手方向 厚み精度	火花放式の 発生状況	長手方向 厚み検皮	火花放電の 発生状況
实施例1	0	0	0	0	0	0
実施例2	0	0	0	0	0	0
實施例3	0	0	0	0	0	0
突旋例4	0	0	9	9	0	0
夹施例5	ð	0	9	0	0	0
実施賃6	9	0	9	8	0	0
比較例1	0	0	0	×	×	×
比較例2	0	0	0	×	0	×
比較例3	Ö	0	0	×	×	×
比較例4	0	0	0	0	ж	0

## [0031]

【発明の効果】上述のように本発明によれば、ワイヤ電極を用いて印加する際、ワイヤ電極〜冷却ロールの距離を3mm以下にすることにより、0.06mm以下の薄膜の樹脂シートを火花放電を発生させることなく安定に製造することをできる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の樹脂シートの製造方法を実施する際に、ワイヤ電極から移動冷却媒体までの距離と放電が開始する電圧および火花放電が開始する電圧との関係を示したものである。

【図2】本発明の樹脂シートの製造方法を実施する装置 を例示した概略側面図である。

【図3】本発明の樹脂シートの製造方法を実施する際に 用いるワイヤ電極の断面が楕円形である場合のワイヤ電 極形状を示したものである。

【図4】本発明の樹脂シートの製造方法を実施する装置

の取り合いを例示した側面図である。

【図5】本発明の樹脂シートの製造方法に関して、溶融 樹脂が冷却ロールに着地する位置の詳細を示した側面図 である。

【図6】本発明の樹脂シートの製造方法を実施するスリットダイの例に関し、スリットダイのスリットを傾斜させる方法を側面図で示したもので、(A)はスリットダイを傾斜させて設置させた場合の図、(B)はスリット角度をスリットダイ内部で予め傾斜させた構造のスリットダイを用いた場合の図である。

#### 【符号の説明】

1:スリットダイ

1a:スリットダイの吐出方向

1 b:スリットダイの吐出口

1c:スリットダイのスリット

1d:スリットダイのマニホールド

2:冷却ロール

# !(7) 003-127208 (P2003-127208A)

2a:冷却ロール回転中心

3:ワイヤ電極

4:高電圧電源

5:補助電極 5a:内側層

5 b:外側層

R1:短径

R 2:長径

S:樹脂シート

S1:シート状の溶融樹脂

S2:樹脂シート端部

V:冷却ロールの回転中心2aを通る鉛直線

X:口金1の溶融樹脂吐出方向ベクトル

Y:冷却ロール回転中心2bからワイヤ電極3へのベク

トル

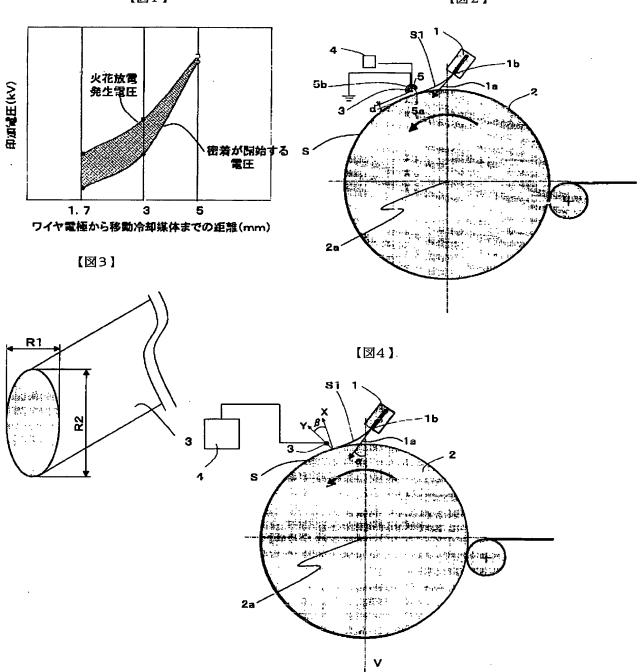
d:ワイヤ電極3~冷却ロール2の距離

α:口金傾斜角度

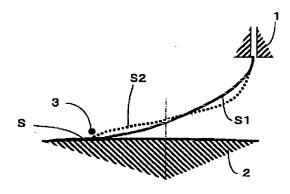
β:ベクトルXとベクトルYのなす角度

【図1】

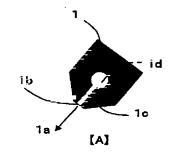
【図2】

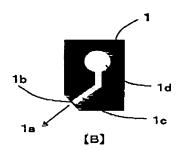






【図6】





フロントページの続き

Fターム(参考) 4F207 AA24 AG01 AJ01 AR12 KA01 KA17 KK63 KK66 KL84